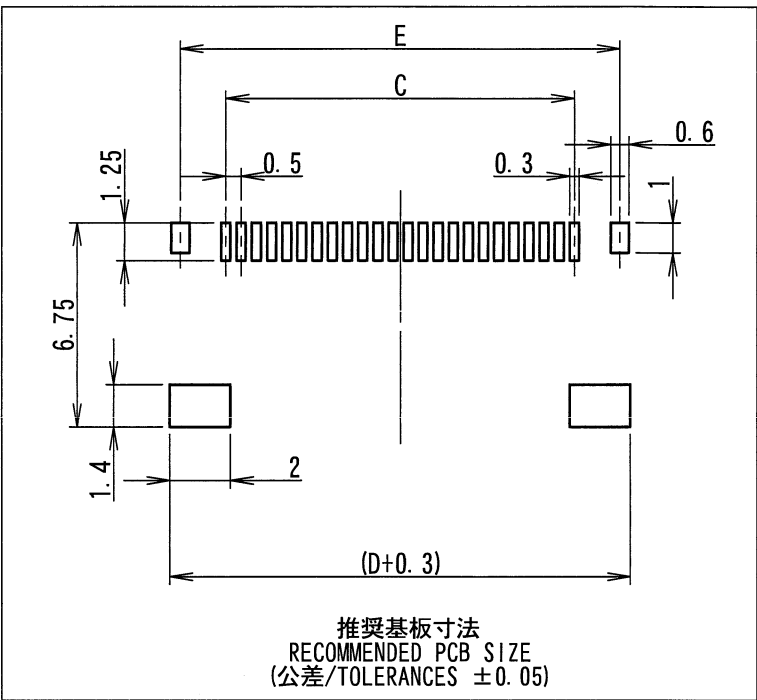
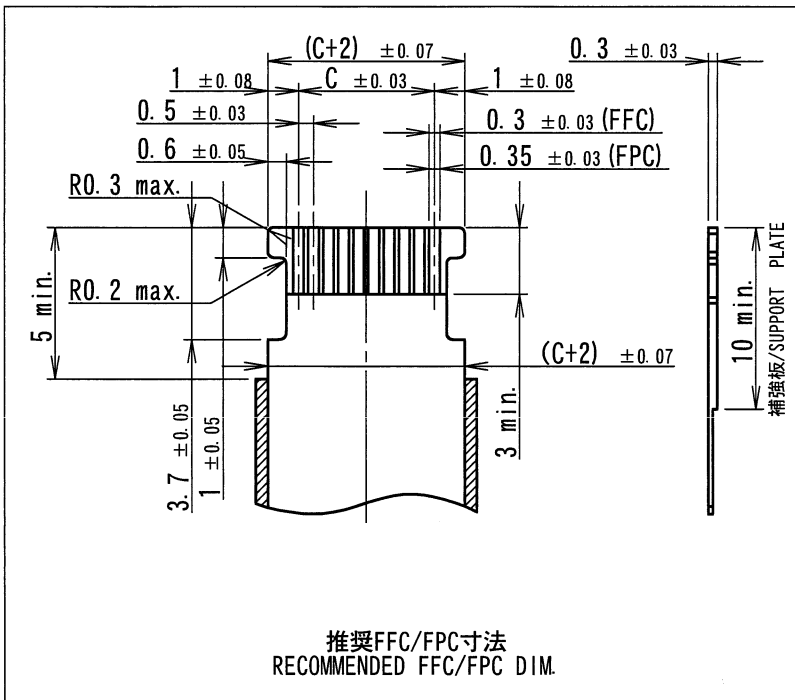
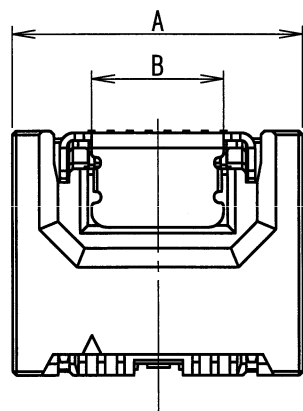
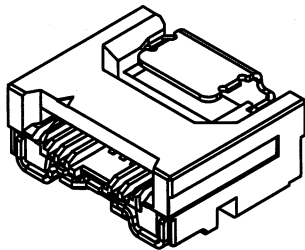
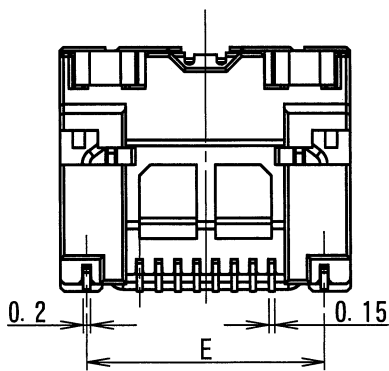


NOTE
1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1 MAX.
2. 本製品は、錫めっきを施しておりますので、ウィスカが発生する可能性が御座います。その為、ウィスカ発生に対する保障は困難であり、御社にて御判断の上御使用を御願います。
This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	GND
8	11501S-08D-GFN1	7.7	3.5	3.5	6.9	6.3	無 WITHOUT
10	11501S-10D-GFN1	8.7	4.5	4.5	7.9	7.3	
15	11501S-15D-GFN1	11.2	7.0	7.0	10.4	9.8	

△						MATERIAL 材質 ①ハウジング : LCP (UL94 V-0) 色 : 自然色 HOUSING : LCP (UL94 V-0) COLOR : NATURAL ②コンタクト : コルソン合金 CONTACT : CORSON ALLOY ③補強金具 : リン青銅 METAL FLANGE : PHOSPHER BRONZE ④仮保持端子 : リン青銅 HALF LOCK CONTACT : PHOSPHER BRONZE	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 N/A DR '18-02-09 N. Abe CHK '18 H. Kobayashi IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社	UNIT 単位 mm DSN '15-6-16 J. Takane APP 2018-2-9 U. Sawak	TITLE 名称 11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET	
△										EDP No	
△										PARTS No 部番 IMSA-11501S-**D-GFN1	
△										DWG No 図番 110-411501-102	
△										REV. 3	
③	54343	NOTE REV	N.A	H.K	'18-02-09	FINISH 仕上げ ②ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2μm MIN 接点部金めっき/CONTACT Au PLATE : 0.1μm MIN ③ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.5~3.5μm 鍍半光沢めっき/TIN MATT PLATE : 3μm MIN ④ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.5~3.5μm 鍍半光沢めっき/TIN MATT PLATE : 3μm MIN	3RD. ANG. PROJ. 三角法 				
②	52913	RELEASED	J.T	Y.O	'16-11-14						
①		NOTE REV	A.M	J.T	'16-7-27						
①		SKETCHED	J.T	Y.O	'15-6-16						
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日						